004107024

WPI Acc No: 1984-252565/ 198441

Electron beam irradiation device - includes electron-permeable diaphragm

located between source and processing chambers

Patent Assignee: NIHON PARKERIZING CO LTD (HOOL); USHIO DENKI KK (USHE)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 59151100 A 19840829 JP 8324855 A 19830218 198441 B

Priority Applications (No Type Date): JP 8324855 A 19830218

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 59151100 A 4

Abstract (Basic): JP 59151100 A

The pulsed electron beam is passed from an electron source chamber through a permeable diaphragm to a chamber where the object to be processed is arranged and which is depressurised and/or filled with inactive gas. The processing chamber is connected by an exhaust pipe and a gas charge pipe and includes a door to which a sample table is fixed and an electron-permeable diaphragm for sealed partitioning of both chambers.

USE/ADVANTAGE - For hardening painted film or adhesives or for modifying resins. Preheating of the device is not required and high temp. not produced. Resin insulating bushing can be used and cooling of the diaphragm is not needed. The device is unlikely to cause electrical discharge, and allowable vacuum pressure is (1-10)x 10 power minus 5.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

(全 4 頁)

⑩公開特許公報(A)

昭59—151100

⑤ Int. Cl.³ G 21 K 5/04	識別記号	庁内整理番号 82042G	④公開 昭和59年(1984)8月29日
C 08 J 3/28 7/10		7180—4 F 7446—4 F	発明の数 2 審査請求 有
H 01 J 37/30		7129—5 C	₩ Д 明小 「

図電子線照射方法およびその装置

顧 昭58-24855

砂出 願 昭58(1983)2月18日

⑫発 明 者 横田利夫

②特

横浜市緑区元石川町6409番地ゥ

シオ電機株式会社内

⑦発明 金子秀昭 東京都足立区六月2-20-1

⑪出 願 人 ウシオ電機株式会社

東京都千代田区大手町2-6-1朝日東海ビル19階

願 人 日本パーカライジング株式会社 砂出

東京都中央区日本橋1-15-1

砂代 理 人 弁理士 田原寅之助

1. 発明の名称

留子 静照射方法 およびその 装留

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 成圧された、またけ/および不活性ガスが 光坝された処理室内に被処理物を配置し、 似子 静原室より電子触透過性隔膜を通して電子線を バルス状で彼処理物に服射するととを特徴とす る電子級照射方法。
 - 2. 電子額をパルス状に発生させる電子線 演選 と、放圧用排気パイプおよびガス充填用パイプ が接続され、その開閉隊に試料台が固定された 処理室と、電子検承量と処理策とを気幣に区面 する電子級透過性隔膜とを備えた電子級照射装
- 発明の詳細な説明

本発明は世子級を照射する方法およびその装備

従来、電子線を照射して冷膜や接着剤を硬化さ せたり、樹脂を改質したりすることなどが行れる が、例えば施膜を硬化させる場合は、まず高圧電 源を得るのにトランスで 150~400 KV 程 度 の高 圧に昇圧し、 10⁻⁷Torr 程度の高 真空室内で加熱 されたフィラメントに印加して電子線を発生させ ていた。従つて使用されるトランスが大型で高価 なものとなり、そしてフィラメントの予期が必要 であるとどもに使用時に大きく発熱し、炒命も短 かい問題点があつた。との発熱により電子源室が 高烈となり、ことにチタン得膜からなる鬼子透道 性隔膜は電子解が透過する際の損失による発熱の ために特に高温となるが、薄膜なるが故に耐熱性 が低く、そのためとれを冷却する必要があつた。 そしてとの隔膜での電子艇の旅行を小さくするた めに段単が12~15×租废とされるが、この触陣 のチタン神殿にはピンホールが製造工程で発生し

特開昭59-151100(2)

そとて本発明は安価で迅速、かつ確実に鉄膜などの被処理物に硬化などの処理を行うことが可能 な電子制限射方法とその装備を提供することを目 以下に図面に示す銃膜を硬化させるときの実施例に落いて本発射に係る方法と発覚について更に 具体的に脱削する。

電子破演室1を構成する本体2は筒状体であり、 電子観楽室1を披圧するための排気孔21が砂け ちれている。そして個方には似脂製の絶縁ブンシ

ユ 3 が同増され、その先端に会属媒体 4 が接続さ れてその下方には電子級放射板5が固滑されてい る。この金属導体4は電源部に連通しているが、 との危険部は飢る。図に示すようにコンデンサー3 個を抵抗を介して並列に接続し、それぞれが 80 KV て紫質されると3個のスイッチが同時に閉じ られてこれらが直列国路となり、-240 KVのパル ス ൩圧が 100 nsec の パルス巾で発生するように なつている。従つて冷除様型の電子級放射板5に このバルス就圧が印加され、電子線が下方に照射 される。との本体2の下方には処理室である強膜 硬化窒 6 を構成する粉体 7 が連股され、その側襞 の一面が明閉取8であり、開閉可能となつている。 そしてこの朝閉路8の内面には試料台9の一端が 固定されており、朗閉原8を引き出すと試料台9 も引き出されて被処理物 10を収出すことができ る。そして粉体7の側壁には放圧用掛気パイプ71 とガス光順用パイプ 72 が連股され、それぞれが

而して上配構成の装置を用いて発展を硬化させるにけ、まず強膜が強布された被処理物 10 を試料台 9 上に載置し、開閉耶 8 が閉じられる。そして被圧装置を作動させて電子被強 3 1 内を 10⁻⁵~ 10⁻⁴Torr、強膜便化室 6 内を 10⁻⁸Torr 程度に被圧される。このと自強膜硬化室 6 内の酸素濃度はなかよそ 10 P P m 以下となり、酸素が微膜の硬化を阻害することがない。次にガス充填用パイプ 7 2 より銀紫ガスを充填するとと 8 に電子級放射 形 5

特開昭59-151100(3)

に前述のバルス電圧を印加すると概子的は頻終11を誘消して被処理物 10 に照射され、漁腹が硬化する。

このように本発明は、フィラメントによる熱覚子放射型ではなく、冷陰核にバルス関圧を印加する選昇放射型であるので、予熱が不要であるとともに高熱が発生することがない。従つて、絶縁ブンシュ3が合成樹脂製でよく、陽膜11の冷却も必要がない。そして放電の危険性が少なく、関に電子が激素子放射型の10-7Torrに比べて10-5~10-4Torrに提展で良い。また、バルス電圧は加速電圧を容易に高くすることができるので、隔膜11が厚くなつて電子級の設度が少々大きの大きなのに、低度11が厚くなつで電子級の設度が少々大き、なつても十分な電子級量を発生でき、従つてチタン溶膜の隔膜11の双圧度が低いこととが可能であり、低子線隙の単さを十分に取が低いこととのいまつて、隔膜11に少々ピンホールが存在しても使用可能であり、高品質のチタン薄膜を必

以上、本発明を飲験を被化させる場合の実施別に基いて説明したが、本発明はこれに限られるものではなく、樹脂の改賞、接着剤の硬化、穀館、半導体表面の加熱処型、そして発生するオソンによる有機物や無優物の酸化などにも利用することができる。

この様に本発明によれば安保で迅速、かつ確実 に被処理物を処理することが可能を規子解照射方 法とその英術を提供することができる。

4. 図面の額単な説明

第1 図は本発明実施例の断菌図、第2 図は第1 図Π-Π線での断面図、 第3 図は電源部の配線図 を示す。

1 … 虹子旋算 3 … 絶殺プツシュ

5 … 15、子族放射板 6 … 処理室(猕瓞硬化室)

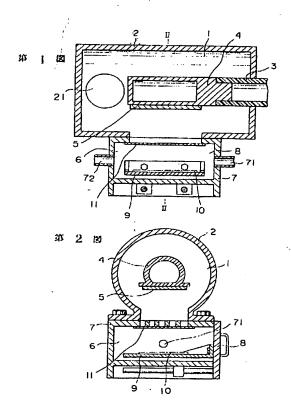
8 --- 開閉雕 9 --- 試料台 10 --- 被処理物

11…隔膜 71…排気パイプ

72…ガス充切用パイプ

出版人 ウシオ 年根株式会社 日本パーカライジング株式会社 代理人 弁別士 田 原 資之助

特別昭 59-151100 (4)



28 3 ES

